

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2026-028

## 聚辰半导体股份有限公司

# 关于参加十五五·科技自立自强——科创板集成电路 核心技术攻关之 2025 年度数字芯片设计行业 集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）下午 15:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 4 月 22 日（星期三）至 4 月 28 日（星期二）16:00 前通过上证路演中心“提问预征集”栏目（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>）或通过公司投资者关系邮箱“investors@giantec-semi.com”进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 21 日披露公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况、发展理念等，公司计划于 2026 年 4 月 29 日下午 15:00-17:00 参加十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之 2025 年度数字芯片设计行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

### 一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）下午 15:00-17:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

## 三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：董事长陈作涛先生；董事、总经理张建臣先生；董事、董事会秘书翁华强先生；独立董事陈冬女士；副总经理兼财务总监杨翌女士。（如遇特殊情况，公司出席人员可能有所调整）

## 四、投资者参加方式

1、投资者可于 2026 年 4 月 29 日（星期三）下午 15:00-17:00 登录上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2026 年 4 月 22 日（星期三）至 4 月 28 日（星期二）16:00 前通过上证路演中心“提问预征集”栏目（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/pr eCallQa>）或通过公司投资者关系邮箱“investors@giantec-semi.com”进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、联系人及咨询办法

姓 名	孙远	郑星月
联系地址	上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢	
电 话	021-50802035	
传 真	021-50802032	
电子信箱	investors@giantec-semi.com	

## 六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2026年4月11日